## 中国电子工业标准化技术协会

中电标〔2023〕004号

## 公 告

中国电子工业标准化技术协会批准《人工智能 自动配送车自动驾驶系统 仿真测试场景定义和要求 第 1 部分:城市道路》等十项团体标准(标准编号、名称、主要内容等见附件),现予公布。

附件: 十项团体标准编号、名称、主要内容等一览表



## 附件:

## 十项团体标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号                | 标准名称                                   | 主要内容   | 代替<br>标准 | 转化<br>情况 | 实施<br>日期   |
|----|---------------------|--|--|----------|----------|------------|
| 1  | T/CESA 1240. 1-2023 | 人工智能 自动配送车自动驾驶系统 仿真测试场景定义和要求 第1部分:城市道路 | 本文件规定了人工智能领域自动配送车自动驾驶系统的仿真测试场景(城市道路范围内)描述要求、场景集分类和仿真测试场景数字格式要求,适用于自动配送车自动驾驶系统的仿真测试,其他车辆类型,如道路清洁车、监管巡逻车,商品零售车等可参考执行 |          |          | 2023年1月13日 |
| 2  | T/CESA 1240. 2-2023 | 人工智能 自动配送车自动驾驶系统 仿真测试场景定义和要求 第2部分:封闭园区 | 本文件规定了人工智能领域自动配送车自动驾驶系统的仿真测试场景(封闭园区范围内)描述要求、场景集分类和仿真测试场景数字格式要求,适用于自动配送车自动驾驶系统的仿真测试,其他车辆类型,如道路清洁车、监管巡逻车,商品零售车等可参考执行 |          |          | 2023年1月13日 |
| 3  | T/CESA 1241-2023    | 数字政府架构框架 参考模型                          | 本文件确立了数字政府架构框架和参考模型,建立了战略与绩效参考模型、业务参考模型、数据参考模型、应用参考模型、基础设施参考模型、运营参考模型、安全参考模型,适用于数字政府架构框架的设计与实施                     |          |          | 2023年1月13日 |
| 4  | T/CESA 1242-2023    | 数字政府架构框架 架构开发                          | 本文件规定了数字政府架构开发的总体要求,给出了架构开发的内容模型和开发流程,适用于数字政府架构的开发与使用  |          |          | 2023年1月13日 |
| 5  | T/CESA 1243-2023    | 数字政府架构框架 架构治理                          | 本文件提出了数字政府架构框架中的架构治理总则,建立了架构治理框架,规定了架构 核心资产、架构资产管理活动、架构治理组织、架构治理过程、架构治理工具及架构治理保障,适用于数字政府架构框架中的架构 治理及实施             |          |          | 2023年1月13日 |

| 序号 | 标准编号             | 标准名称                          | 主要内容  | 代替标准 | 转化<br>情况 | 实施<br>日期   |
|----|------------------|-------------------------------|---|------|----------|------------|
| 6  | T/CESA 1244-2023 | 数字政府架构框架 架构评估                 | 本文件规定了数字政府架构框架中架构成熟度评估方法,包括评估域与评估维度、架构成熟度等级及架构成熟度评估的适用场景,适用于对组织数字政府架构框架的架构成熟度进行评估   |      |          | 2023年1月13日 |
| 7  | T/CESA 1245-2023 | 数字政府架构框架 信息交换模型               | 本文件规定了信息交换模型相关的元模型框架、构建、建模设施以及管理规程,适用于数字政府信息交换模型的构建、管理与使用   |      |          | 2023年1月13日 |
| 8  | T/CESA 1246-2023 | 人工智能 计算机视觉训练用<br>云侧深度学习芯片技术规范 | 本文件规定了计算机视觉领域面向云侧的深度学习训练芯片功能及性能指标的技术要求,并描述了对应的测试方法,适用于芯片生产厂商、应用厂商及第三方机构对计算机视觉领域面向云侧的深度学习训练芯片(包含AI芯片模组和AI加速卡等形态)进行设计、采购、评测 |      |          | 2023年1月13日 |
| 9  | T/CESA 1247-2023 | 人工智能 计算机视觉推理用 云侧深度学习芯片技术规范    | 本文件规定了计算机视觉领域面向云侧的深度学习推理芯片功能及性能指标的技术要求,并描述了对应的测试方法,适用于芯片生产厂商、应用厂商及第三方机构对计算机视觉领域面向云侧的深度学习推理芯片(包含AI芯片模组和AI加速卡等形态)进行设计、采购、评测 |      |          | 2023年1月13日 |
| 10 | T/CESA 1248-2023 | 小芯片接口总线技术要求                   | 本文件规定了小芯片(chiplet)接口总线技术的应用场景、体系架构、接口要求、协议层、链路层、适配层、物理层、物理封装要求和可测性要求,适用于CPU、GPU、人工智能芯片、网络处理器和网络交换芯片等,也可以适用于其他适用小芯片接口技术的芯片 |      |          | 2023年2月13日 |